



Ceatec Japan 2007 東芝デバイスブース 出展品一覧

- SOG(システム・オン・ガラス) Input display: ガラス基板上に入力機能回路を形成

サイズ画面構成	特 長	備 考
2.8 型 WQVGA(400×240 画素)	指入力機能内蔵	参考出展
2.8 型 WQVGA(400×240 画素)	光ペン入力	

SOG システム・オン・ガラス(外付けタッチパネルやデジタイザー無しでインプット機能を実現)

- SOG(システム・オン・ガラス) 回路集積: 周辺回路をガラス基板上に形成

サイズ画面構成	特 長	備 考
2.6 型 WQVGA(400×240 画素)	シンプルな構造と耐久性の向上	新製品・量産中
2.4 型 QVGA(240×320 画素)		
2.2 型 QVGA(240×320 画素)		

- アクティブ有機ELディスプレイ: 低温 p-Si を用いた低分子タイプ

サイズ画面構成	特 長	備 考
2.9 型 WQVGA(400×240 画素)	自発光により切れの良い映像表現を実現	参考出展

- スクリーンフィット: ガラスパネル一体型 LCD モジュール

サイズ画面構成	特 長	備 考
3.0 型 WVGA(400×800 画素)	直射日光下でも、鮮明な画像を表示	新製品・量産中

スクリーンフィットは、登録商標です。

- 超高コントラスト: 2,800:1

サイズ画面構成	特 長	備 考
2.4 型 QVGA(240×320 画素)	奥行きと臨場感のある映像を実現	参考出展

- 超薄型 : 厚さ1mmを切る薄型 LCD シリーズ

サイズ画面構成	特 長	備 考
2.8 型 WQVGA(400×240 画素)		参考出展
2.6 型 WQVGA(400×240 画素)		
2.4 型 QVGA(240×340 画素)		

- 高精細: ワイド VGA

サイズ画面構成	特 長	備 考
3.0 型 WVGA(480×800 画素)	画像や文字をよりきめ細かに表示	新製品・量産中

- OCB コーナー: 超低温-40℃での OCB と TN モード LCD の動作比較デモ

サイズ画面構成	特 長	備 考
8.0 型 WVGA(480×800 画素)	低温でもスムーズな画像を表示	参考出展

<お問い合わせ>

ご来場ありがとうございます。お問い合わせは、ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡いただければ幸いです。
<http://www.tmdisplay.com>

〒108-0075 東京都港区港南4-1-8(リバージュ品川)
東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社